

## 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项说明

众会字(2025)第04429号

## 上海新阳半导体材料股份有限公司全体股东:

我们接受委托,依据《中国注册会计师执业准则》审计了上海新阳半导体材料股份有限公司(以下简称"上海新阳公司")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表和公司所有者权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月16日出具了众会字(2025)第04428号《审计报告》。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的要求以及参照深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第1号——业务办理》规定的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表格式,上海新阳公司编制了后附的截至2024年12月31日止上海新阳半导体材料股份有限公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。

编制和对外披露汇总表并确保其真实、合法及完整是上海新阳公司管理当局的责任,我们对汇总表所载资料与上海新阳公司 2024 年度已审的财务报表及相关资料的内容进行了复核,在所有重大方面未发现不一致之处。除了对上海新阳公司实施了 2024 年度财务报表审计中所执行的对关联方交易的相关审计程序外,我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。为了更好的理解 2024 年度上海新阳公司的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况,汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。



本专项说明仅作为上海新阳公司披露非经营性资金占用及其他关联资金往来情况之用,不得 用作任何其他目的。

附件:上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表

众华会计师事务所 (特殊普通合伙)

中国注册会计师 李明

中国注册会计师 管珺珺

中国,上海

2025年4月16日

## 附件:

## 上海新阳半导体材料股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表

单位: 万元

非经营性资金占用	资金占用方名称	占用方与上市公司 的关联关系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来累计发 生金额(不含利息)	2024年度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末 往来资金余额	占用形成原因	占用性质
现大股东及其附属企业										
小计										
前大股东及其附属企业										
小计										
总计										
其他关联资金往来	资金往来方名称	往来方与上市公司的关联关 系	上市公司核算的会计 科目	2024年期初往来 资金余额	2024年度往来累计发 生金额(不含利息)	2024年度往来 资金的利息 (如有)	2024年度偿还 累计发生金额	2024年期末 往来资金余额	往来形成原因	往来性质
大股东及其附属企业	新加坡新阳工业贸易有限公司	实际控制人担任董事的公司	应收账款	0.64	7.88		8.52	-	销售商品	经营性占用
上市公司的子公司及其附 属企业	合肥新阳半导体材料有限公司	子公司	其他应收款	8,100.00	3,583.06		600.00	11,083.06	暂借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附 属企业	上海芯刻微材料技术有限责任公司	子公司	其他应收款	5,549.80	8,000.00		-	13,549.80	暂借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附 属企业	上海晖研材料科技有限公司	子公司	其他应收款	1,526.78	100.00		-	1,626.78	暂借款	非经营性占用
上市公司的子公司及其附 属企业	江苏考普乐新材料有限公司	子公司	其他应收款	314.96	-	198.72	314.96	198.72	应收股利利息	非经营性占用
总计				15,492.18	11,690.94	198.72	923.48	26,458.36		